

YOUR VERSATILE PLATFORM



### 热分析&应用

### 凯璞科技不止生产仪器,更是全面的解决方案供应商。

我们从不认为单一的一款产品能够满足所有应用需求。因此SETARAM品牌研发了一系列具备不同特性的仪器以更好地满足您的应用需求。不论您专注于以下哪个研究领域,您都可以在凯璞科技的热分析产品线中找到最优的解决方案。



### 能源& 环境

电池材料热稳定性;

生物质热解和燃烧:

二氧化碳吸附和其他气体或蒸气的吸附

煤炭组分分析;

核燃料和废料的热稳定性:



### 无机材料 科学

陶瓷、矿物、建筑材料、纳米材料的组分分析 和热稳定性评价:

金属的高温氧化,氧化物的还原;

相图,热膨胀,陶瓷和金属的烧结;



# 有机材料 科学

聚合物和塑料的热稳定性和组分分析;

逆向工程、热循环、热解等工艺;



### 生命 科学

药物材料:水含量,残留溶剂,

热稳定性,逆向工程;



### 过程 安全

含能材料的热稳定性, 热分解化学。

### KEP 科技优势

每一台THEMYS热分析仪都贯彻了法国凯璞科技集团 "Reimagine Material Characterization" 的价值观,并落实于3个方面以满足用户的核心需求: 实验控制、仪器灵活性、数据质量。

我们坚信这些解决方案可以最大化我们的用户价值。

基于我们研发团队多年的技术积累及项目经验,针对 您的特殊需求,我们还可以提供独一无二的量身定制 化解决方案。



### 定制化解决方案

基于模块化的设计便于升级及量身定制 丰富的定制方案历史数据库 客户需求直达定制研发团队

### THEMYS 产品线

得益于对称式横粱天平结构,THEMYS系列热分析仪产品线兼具最高的灵敏度和最佳的稳定性,可以测试样品 随温度或时间产生的最微弱的质量变化。

THEMYS系列中的大多数产品都采用了模块化的设计,这为用户提供更高的应用灵活性。它包括了带同步功能可以同时测量热流及样品质量变化的STA模块,或是与气体分析仪联用可进行逸出气体分析的模块,以及探测样品尺寸变化的TMA模块。

当样品发生相变时,水平式热天平会发生质量变化和温度信号的 扰动,而垂直式设计则更具良好的稳定性。

当使用悬挂方式时,可以使用非常细的挂丝将样品悬挂在天平上。 它可以使质量变化信号随温度的漂移(也称为浮力效应)达到最小。

最后可配备的双炉体版本的悬挂式热天平,可以直接消除浮力效应的 影响,从而达到最佳的稳定性,实现最高的测试精度。



### 我们拥有一系列热分析仪,可以在宽广的温度范围内对各种材料进行各类热分析表征。



室温~1200℃

高压系统



**THEMYS HP** 



室温~2000℃



















室温~2400℃











**THEMYS** 

湿度控制 (独立式气体发生器)

**FLEXI HP MS** 气体逸出

(高压质谱仪)

**FLEXIWET** 

联用选项

### **EXPERIMENTAL OPTIONS & VERSATILITY**

#### THEMYS ONE / THEMYS ONE+



室温~1600℃





高效的热分析数据处理工具。

CALISTO - 热分析软件

包含两个独立程序:







•CALISTO 数据处理:用于热分析数据处理,不受仪器型号限制。



**THEMYS DUO** 

室温~1750℃



CALISTO 2.0作为行业标杆级软件,适用于SETARAM所有仪器设备及应用。CALISTO安装简洁,易于使用,

CALISTO软件包含百余种客户亟需的处理功能并不断完善、旨在为用户提供最为直观、灵活、











#### \* 仅MS 联用

### **THEMYS H2**



室温~1000℃1600℃, 1750°C, 2500°C











### 2D DSC - 差示扫描量热

测量热流、热焓和比热。

### 3D 3D卡尔维传感器

三维立体式热电偶堆,能收集高达95% 的热量,可提供无以匹敌的准确度和精

### TGA - 热重分析

测量样品重量增加或减少, 热稳定性 评估, 热分解和气固反应。

#### STA - 同步热分析

TGA和DSC/DTA同步测试可进行 更全面的热性能表征。



#### EGA - 逸出气体分析

与DSC,TGA或STA联用的气体分析 技术可定性及定量分析逸出气体。 如: FTIR, MS, GC-MS, FTIR/ MS或 者FTIR/GC-MS。



#### 湿度发生器

可与FLEXI WET或其他相对湿度配件联用。

### · ↑ TMA - 热机械分析

测量样品受热后的尺寸变化, 热膨胀和烧结。

#### 腐蚀性及反应气氛 能够在各种复杂气氛下进行测试。

## 高压

高压操作。

### 访问calisto-software.com以了解更多Calisto 2.0软件的细节信息。

•CALISTO 数据采集: 用于热分析的控制及数据采集

### **THEMYS**



### 超高温能力

单炉体最高可达2400℃

- 气氛选择多样化 多种载气及反应气可选
- **─●** 高精度,高灵活性 悬挂对称式上天平,专为TGA设计
- ── 超高的准确性和灵敏度 三对热电偶DTA技术
- \_\_● 模块化设计,适应多种需求 最高2400℃: TGA, DTA, TG-DTA, TMA 最高1600℃: DSC, TG-DSC
- 外部联用能力

可以和各类仪器联用,如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS

				STA				
	基本参数		TGA		DTA, TG-DTA	A DSC, TG-DSC		
温度范围(°C)		室温~2400			室温~2400	室温~1600		
程控温度扫	程控温度扫描速率 (°C/min)			0.01 ~ 100		0.01 ~ 100		
坩埚容积和	坩埚容积和最大样品尺寸		55~2 500 μl 或 高度: 20 直径: 14 mm,不含坩埚			30 ~ 300 μl	80 ~ 100 μl	
	单一气体选项		3路载气,可选其中1路进气, 1MFC					
	混合气体选项			3路载气,可选其中	1路进气+1路辅助	气,2MFC		
<i>i</i> — n <i>i</i> -	多路混合气体选项 气路 氢气选项 腐蚀性气体选项		3路载气,	可选其中1路进气+5 或1路	路连接气体中选择 纯气体作为辅助气		作为辅助气,	
气路			3路载气(包括1路氢气),可选其中1路进气+1路辅助气,2 MFC, 安全系统包括氢气和氧气浓度传感器和氮气吹扫管道					
			3路载气,可选其中1路进气, 1MFC + 1 路腐蚀气,不带质量流量控制					
真空	真空		初级真空(< 5*10⁻² mbar), 二级真空可选					
	天平		高灵敏度天平	多功能天平	大量程天平			
	小 量程 (mg) 大		+/- 5	+/- 200	+/- 300			
量程 (mg)			+/- 50	+/- 2 000, 自动配平	+/- 3 000			
最大样品量	最大样品量(g)		35	35	100			
热重基线漂	热重基线漂移精度 (μg) °		+/- 3	-	-			
天平分辨率	天平分辨率 (μg)		0.00059	0.023	0.03			
	DTA/DSC					DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC	
量热精度(%	) c, e					+/- 2 % <sup>f</sup>	+/- 1 %	
温度精度 (%) <sup>c, e</sup>					+/- 0.8 °C	+/- 0.4 °C		

b. 氦气气氛下; c. 典型数据 d. 与压力相关 e. 基于标准金属熔融; f. 需标定

### **三种天平**可选: 高灵敏度天平: 可准确探测到

#### 多种**气体控制**选项:

配有智能软件的**气路控制系统**,可按程序 来控制在样品预处理或测试过程中切换气体 种类,控制流量,改变气体混合比例;

- · **真空操作**及预处理选项;
- **腐蚀性气氛**测试套件可在保护仪器的 同时,测试样品的反应活性。
  - ·确保安全操作的H2管理套件。

非常小的质量变化; 大量程天平:适合大样品; **多功能天平**:配有自动配平系统, 体现了THEMYS的模块化和易用性。

**单一石墨炉**的多种配置, 提供市场上最低的运行成本

### · TGA, DTA, DSC 配件:

- 陶瓷或金属坩埚: 30 μ l~2.5 ml
  - · TGA 悬挂和支撑杆
- · Easyfit接口的DTA和DSC传感器, 最高分别可达2400℃和1600℃。

独特的三对热电偶传感器及保护型 三对热电偶传感器

配有高灵敏度热电偶的温度 控制系统,以优化所有温区的精确 控温要求,具有比以往更方便的 TWIST AND LOCK连接系统。

> 配置四个可加热至300℃ 的联用接口,用于**逸出气** 体分析(EGA)联用或 其他外部联用

> > THEMYS STA 剖面示意图

### THEMYS (续上节)



#### 超高温能力

单炉体最高可达2400℃

● 气氛选择多样化

多种载气及反应气可选

**→** 高精度,高灵活性

悬挂对称式上天平,专为TGA设计

超高的准确性和灵敏度

三对热电偶DTA技术

**Д** 模块化设计,适应多种需求

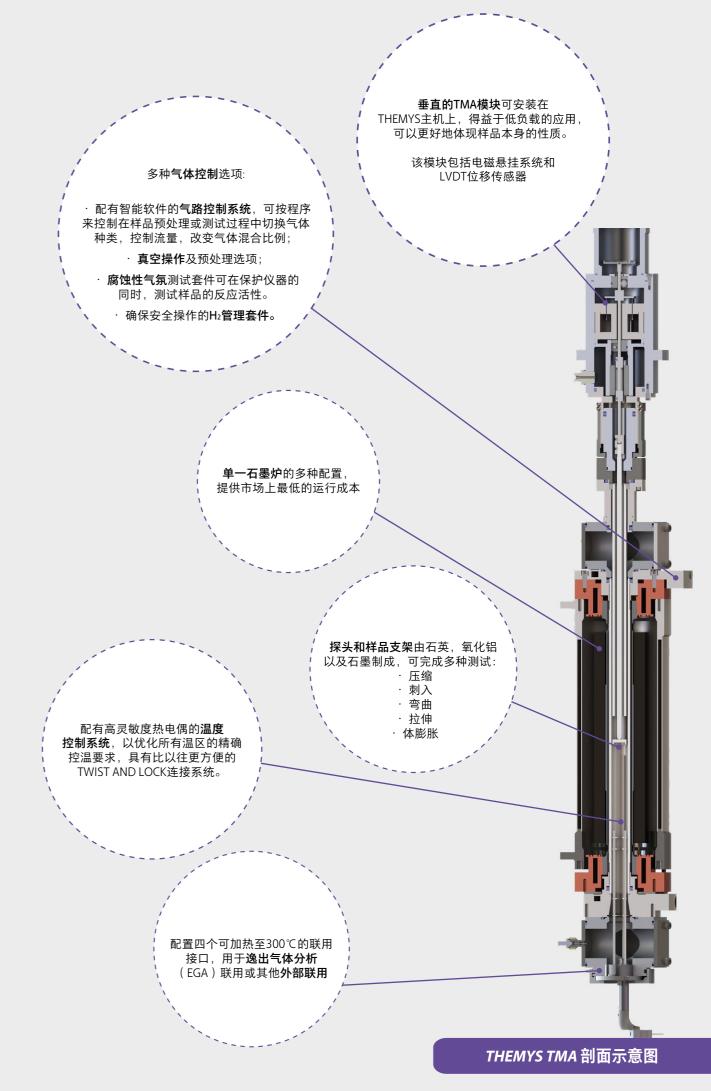
最高2400℃: TGA, DTA, TG-DTA, TMA

最高1600℃: DSC, TG-DSC

外部联用能力

可以和各类仪器联用,如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS

	基本参数	TMA模块		
温度范围(°C)		室温~2400		
程控温度扫描速率 (°C/min)		0.01 ~ 100		
最大样品尺寸 (mm)		高度: 20 直径: 10		
	单一气体选项	3路载气,可选其中1路进气,1MFC		
气路	混合气体选项	3路载气,可选其中1路进气 + 1路辅助气, 2 MFC		
一心的	多路混合气体选项	3路载气,可选其中1路进气+ 5路连接气体中选择3种混合成 1路混气作为辅助气,或1路纯气体作为辅助气, 4 MFC		
真空		初级真空(< 5*10 <sup>-2</sup> mbar), 二级真空可选		
TMA				
分辨率 (nm)		0.2		
量程 (mm)		+/- 2		

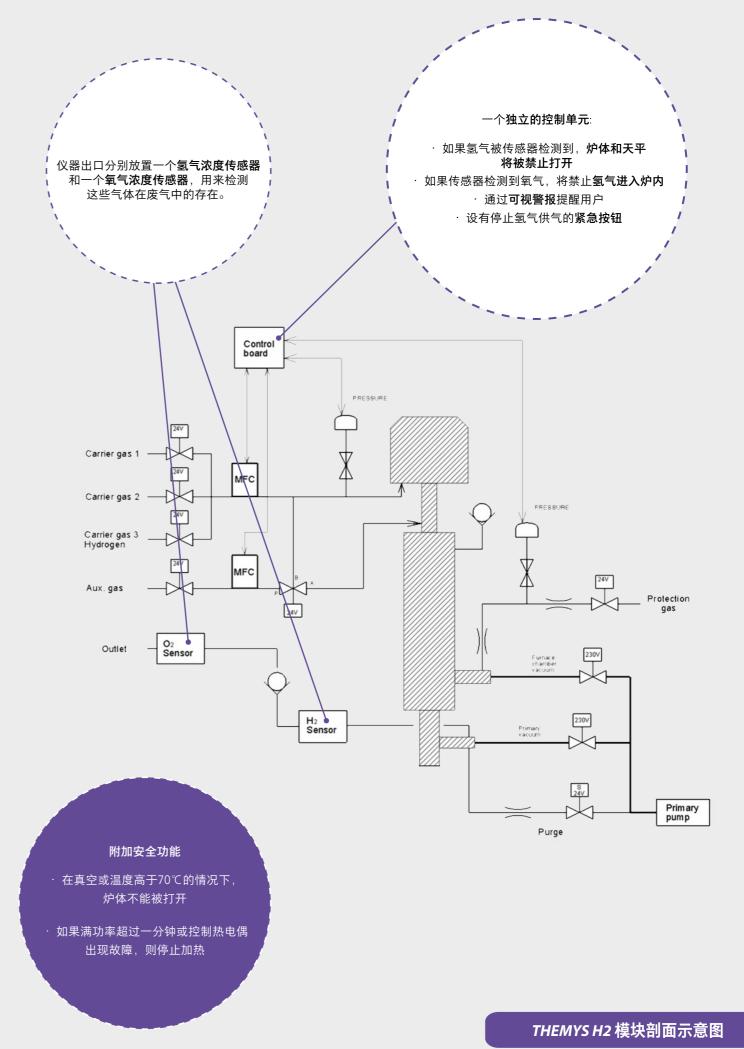


### **THEMYS H2**



基本参数	DTA	DSC	TGA	TMA	
温度范围(°C)	室温~1 750	室温~1600/1000	室温~1750	室温~1750	
程控温度扫描速率 (°C/min)	0.01 ~ 100				
坩埚容积或最大样品尺寸	30 ~ 300 μΙ	80 ~ 100 μΙ	55~2 500 μl 或 高度: 20 直径: 14 mm, 不含坩埚	高度: 20 mm 直径: 10 mm	
气路	3路载气(包括1路氢气),可选其中1路进气+1路辅助气, 2 MFC, 安全系统包括氢气和氧气浓度传感器				
真空	二级真空(< 5*10 <sup>-2</sup> mbar), 耐氢真空泵				
MEASUREMENTS	DTA	DSC	TGA	ТМА	
MEASUREMENTS 量程	DTA	DSC	TGA +/- 20 mg +/- 200 mg	TMA +/- 2 mm	
	DTA	DSC 35	+/- 20 mg		
量程	DTA 0.4μW		+/- 20 mg		
量程 最大样品量(g)		35	+/- 20 mg +/- 200 mg 0.002 μg	+/- 2 mm	

a.μV=微伏,以mW为单位的值取决于所用传感器的类型; b.基于金属标准样品熔融; c.需标定; d.基于标准样品分解; e.基于蓝宝石标准样品的热膨胀测量.

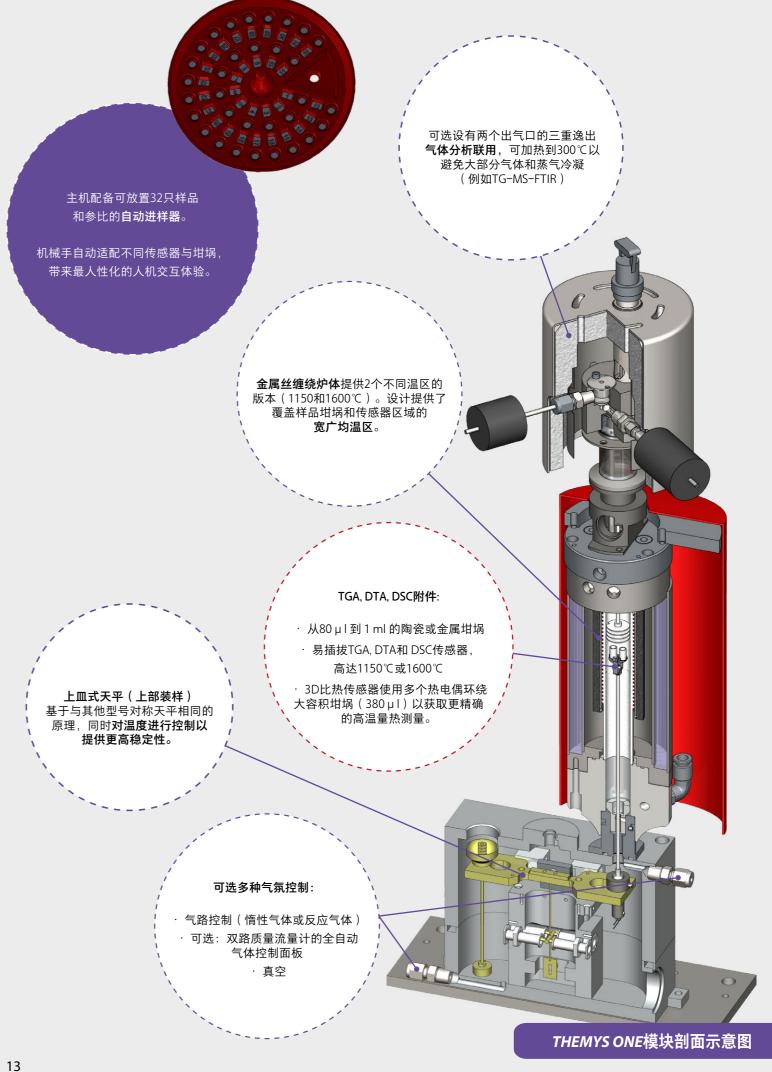


### **THEMYS ONE** THEMYS ONE+



基本参数	TGA	STA	DTA/DSC	
温度范围(°C)	室温 ~ 1 150 室温 ~ 1 600			
程控温度扫描速率 (°C/min)	0.01 ~ 100			
炉体冷却	30 min (1 150 ~ 50°C) 32 min (1 600 ~ 50°C)			
气路	标准版: 2个进气口(惰性气体或反应气体) 可选: 3路载气之一(流量最高200ml/min)与 独立辅助气混合(流量最高16ml/min)			
真空	< 10 <sup>-1</sup> mbar. 可选控制真空度低至30 mbar操作			
重量(kg)	60			
尺寸 (H / W / D)	700 / 500 / 440 mm			
天平				
最大量程 (g)		20	-	
测量范围 (mg)	+/- 1 000; +/- 200			
天平分辨率 (μg)	0.02			
DTA/DSC				
DSC 传感器分辨率 (μW)	-	0.4 / 10 取决-	于传感器	
3D 比热传感器—比热准确度	-	2 %	a	

a. 实验数值取决于所测材料类型



### **THEMYS DUO**



#### 超高温性能

高达1750℃的双炉体

### → 最高准确度的悬挂式对称天平

消除漂移和浮力影响,优化气体与样品的相互作用

#### → 模块化设计

高达1750℃的: TGA, DTA, TG-DTA 高达1600℃的: DSC, TG-DSC

──● 超高的准确性和灵敏度 三对热电偶DTA及DSC技术

#### -● 多种气氛条件

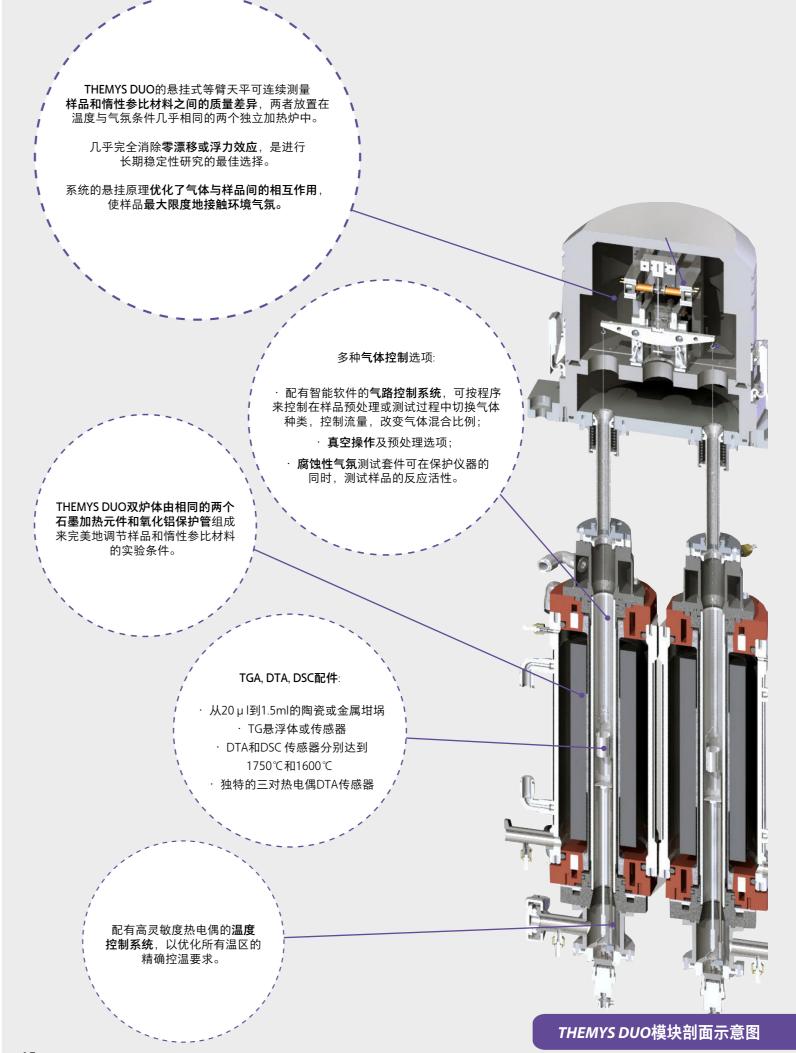
多种载气和反应气体可选

### 外部联用能力

可以和各类仪器联用,如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS

基本参数		TGA	STA				
		IGA	DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC			
温度范围(°C)			室温~1750	室温~1750	室温~1600		
程控温度扫描速率 (°C/min)			0.01 ~ 100				
坩埚容积和最大样品尺寸			55~1 500 μl 或 高度: 20 直径: 14 mm,不含坩埚 20~300 μl 75~1		75 ~ 110 μl		
单一气体选项		3路载气,可选其中1路进气, 1MFC					
气路	混合气体选项		3路载气,可选其中1路进气 + 1路辅助气, 2 MFC				
VPH	腐蚀性气体选项		带1个质量流量计MFC的1路载气(3个接口)及 1路不带质量流量计控制的腐蚀性气体管路				
真空			初级真空(< 5*10 <sup>-2</sup> mbar), 二级真空可选				
重量 (kg)			145				
尺寸(H/W/	D)		170 / 60 / 55 cm				
	天平						
量程 (mg)	小		+/- 20				
里往 (川9)		大	+/- 200				
最大样品量(g)			35				
热重基线漂移	(温度扫描)b,c		5 μg 最高1700 °C				
热重基线漂移	精度 (μg) <sup>c</sup>		+/- 1				
天平分辨率(μg)			0.002				
	DTA/DSC			DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC		
量热精度 <sup>c, e</sup>				+/- 2 % <sup>f</sup>	+/- 1 %		
温度精度 <sup>c, e</sup>	温度精度ᠬ		+	+/- 0.8 °C	+/- 0.4 °C		
温度准确度 ᠲ			+/- 0.4 °C	+/- 0.25 °C			

b. 在氦气环境下 c.标准数据 e.基于金属标准样品熔融 f.技术规格在校准后可能会发生变化

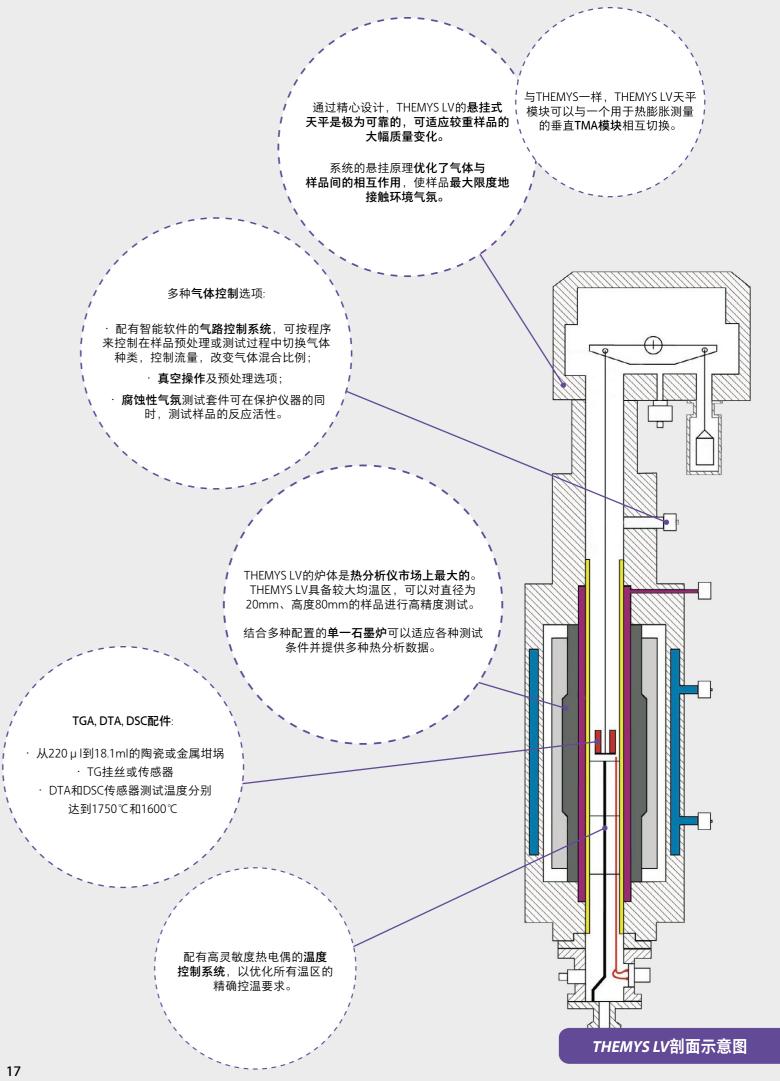


### THEMYS LV



基本参数		TGA STA			TMA			
		TON	DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC	111111			
温度范围(°C)		室温~2000	室温~2000	室温 ~1600	室温 ~2000			
程控温度扫描	速率 (°C/min)			0.01 ~ 20				
坩埚容积和最大样品尺寸		4.5~18.1 ml 或 高度: 80 直径: 20 mm, 不含坩埚	220 ~ 500 μl	360 ~ 420 μΙ	高度: 50 直径: 15mm			
	混合气体选项		3路载气	1,可选其中1路进气	+ 1路辅助气, 2 MFC			
气路	<b>气路</b> 腐蚀性气体选项			3路载气,可选其中1路进气, 1MFC + 1路腐蚀性气体管道没有质量流量控制				
真空			初级真空(< 5*10 <sup>-2</sup> mbar), 二级真空可选					
	天平							
		小	+/- 200					
量程 (mg)		大	+/- 2 000					
最大样品量(g)			100					
天平分辨率(μg)		0.02						
	DTA/DSC			DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC			
量热精度(%)。	量热精度(%) <sup>c, e</sup>			+/-	2			
温度准确度(%	温度准确度 (%) ᠲ			+/-	1			
	TMA							
分辨率 (nm)						1.6		
测量范围 (mn	n)					+/-6		

b. 氦气气氛下; c. 典型数据 e. 基于金属标准样品熔融; 参数可能会有变化



### **THEMYS HP**



#### 高温和高压性能

单炉体可达实现高温1200℃和高压150 bar,模拟真实的反应条件

#### ● 高精度和多功能性

高性能悬挂对称天平专为TGA应用而设计

- 连续测量样品质量变化
- 大幅削减TGA信号背景噪音,减少漂移
- 优化气体和样品的相互作用

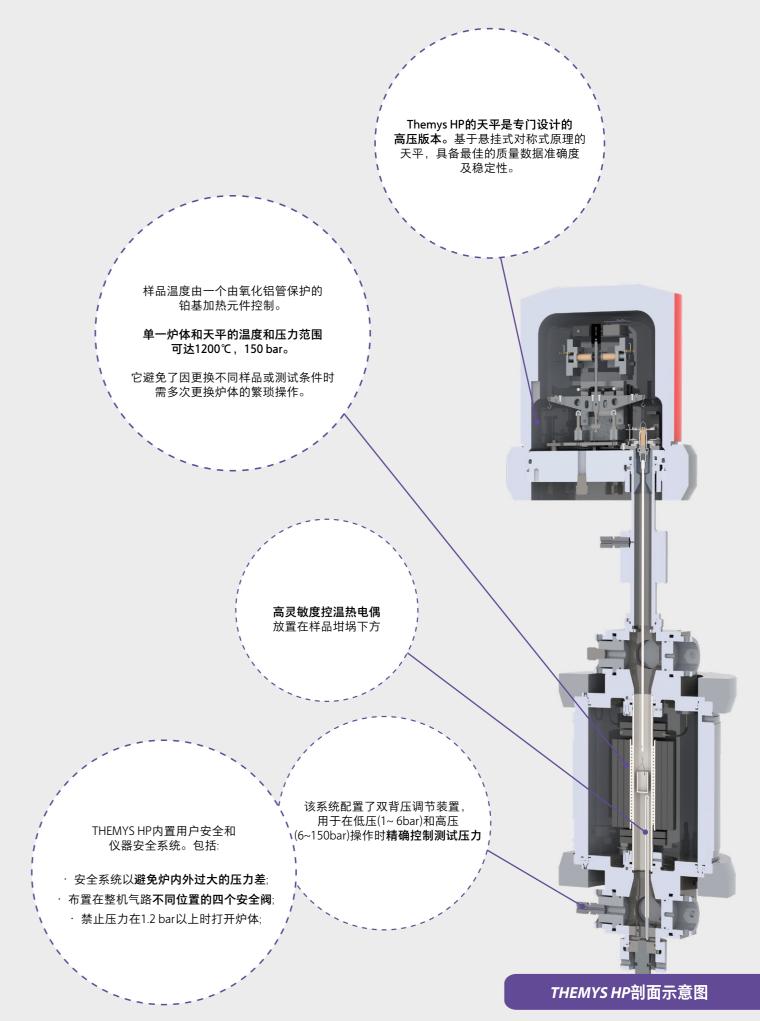
#### → 安全性

符合欧洲压力设备标准2014/68/EU-第2组气体(非爆炸性、 非易燃、无毒)

	基本参数			
温度范围(°C)		室温~1200		
程控温度扫描	速率 (°C/min)	0.01 ~ 100 a		
坩埚容积和最	大样品尺寸(μΙ)	1300		
	单气流选项	3路载气,可选其中1路进气, 1MFC		
气路	高级气体面板选项	3路载气,可选其中1路进气+1路辅助气, 2 MFC		
真空		一级真空(<1 mbar),强制真空(< 5*10⁻² mbar)		

	天平	
	小	+/- 200
量程 (mg)	大	+/- 2000
最大样品量(g)		35
热重基线漂移(温度扫描) c		+/- 200 μg
天平分辨率(μg)		0.0023

a. Patm值可能会因压力而异;c. 典型数据





瑞士-法国-中国-美国-印度-中国香港

更多详情请登入: www.setaramsolutions.com 或 setaram@kep-technologies.com